

深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于增加公司 2023 年度为子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人：**公司合并财务报表范围内的控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司（以下简称“深科达微电子”）、深圳市矽谷半导体设备有限公司（以下简称“矽谷半导体”）。

● **新增担保额度：**公司拟在 2023 年原有担保额度的基础上为深科达微电子增加 1,000.00 万元人民币担保额度，即由原 2023 年度预计为深科达微电子提供 1,500.00 万元担保额度，增加至为深科达微电子提供 2,500.00 万元担保额度。公司拟新增为矽谷半导体提供 1,000.00 万元人民币担保额度。

● **截止本公告披露日，**公司对控股子公司提供的担保余额为 9,500.00 万元人民币。

● 被担保人未提供反担保。

● 本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议以及 2023

年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 2023 年为子公司提供合计不超过 2.20 亿元人民币的担保额度。其中，为子公司深科达微电子提供担保额度为 1,500.00 万元人民币。

（二）本次拟新增的担保额度情况

因深科达微电子、矽谷半导体的经营及业务发展需求，公司拟在 2023 年原有担保额度的基础上为深科达微电子增加 1,000.00 万元人民币担保额度，为矽谷半导体提供 1,000.00 万元人民币担保额度。本次新增担保额度后，公司拟为深科达微电子及矽谷半导体提供合计不超过 3,500.00 万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司合并报表范围内的所有子公司根据实际业务发展需要，可调剂使用本次新增担保额度。本事项尚需提交股东大会审议。

（三）审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议表决通过了《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》，独立董事对本次新增担保事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次新增被担保对象的基本情况

（一）深圳市深科达微电子设备有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1103

法定代表人：黄奕宏

注册资本：500.00 万元人民币

成立日期：2018 年 11 月 23 日

经营范围：一般经营项目是：存储芯片及影像模组封测自动化设备的技术开发、调试与销售；国内贸易，货物及技术出口（法律、行政法规禁止的项目除外；

法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营；依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：存储芯片及影像模组封测自动化设备的装配、安装。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	5,130.84	2,777.88
负债总额	5,456.66	2,843.29
净资产	-325.82	-65.40
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	82.63	2,674.36
净利润	-277.10	12.97

（二）深圳市矽谷半导体设备有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1106

法定代表人：钟浩

注册资本：250.00 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 12 日

经营范围：一般经营项目是：半导体设备的研发、销售；计算机软件的技术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：半导体设备的生产。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,728.53	2,082.62
负债总额	3,280.74	2,583.92
净资产	-552.21	-501.29

项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	190.52	1,040.82
净利润	-42.08	-799.86

三、相关担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，相关事项以实际签署的合同为准。

四、相关担保的原因及必要性

本次新增担保事项是为满足公司子公司深科达微电子及矽谷半导体的日常经营需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展。公司对深科达微电子及矽谷半导体享有充分的控制权，能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，公司对其担保风险可控性强，风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见

1、公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第四次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》。

2、独立董事认为：公司本次新增担保事项是为满足公司子公司深科达微电子及矽谷半导体的日常经营需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展。公司对深科达微电子及矽谷半导体享有充分的控制权，能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，公司对其担保风险可控性强，风险较小。公司决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会认为：本次新增担保事项是为满足公司子公司的日常经营发展需求，解决了公司子公司银行授信额度担保的问题，支持了子公司的发展。公司对

深科达微电子及矽谷半导体享有充分的控制权，公司对其担保风险较小且可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加 2023 年度为子公司深科达微电子和矽谷半导体提供担保的事项。

4、保荐机构意见：深科达为子公司深科达微电子及矽谷半导体增加担保额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交股东大会审议；公司所履行的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》及内部管理制度的规定，该事项有利于满足子公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。综上，保荐机构对公司本次为子公司深科达微电子及矽谷半导体增加担保额度事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元（不含对子公司的担保）。公司对控股子公司提供的担保余额为 9,500.00 万元，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 5.26%及 11.80%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 28 日